



可编程通用刺激双通道开发板

1 概述

编写该说明的主要目的是基于 ENS1EVKE 双通道开发板使用需求，由本公司技术人员给与技术问题说明，并形成文字形式的报告，可用于客户研发人员自行了解与测试 ENS1EVKE 双通道开发板。

1.1 适用范围

本文档适用于 ENS1EVKE 双通道开发板操作参考。

1.2 参考资料

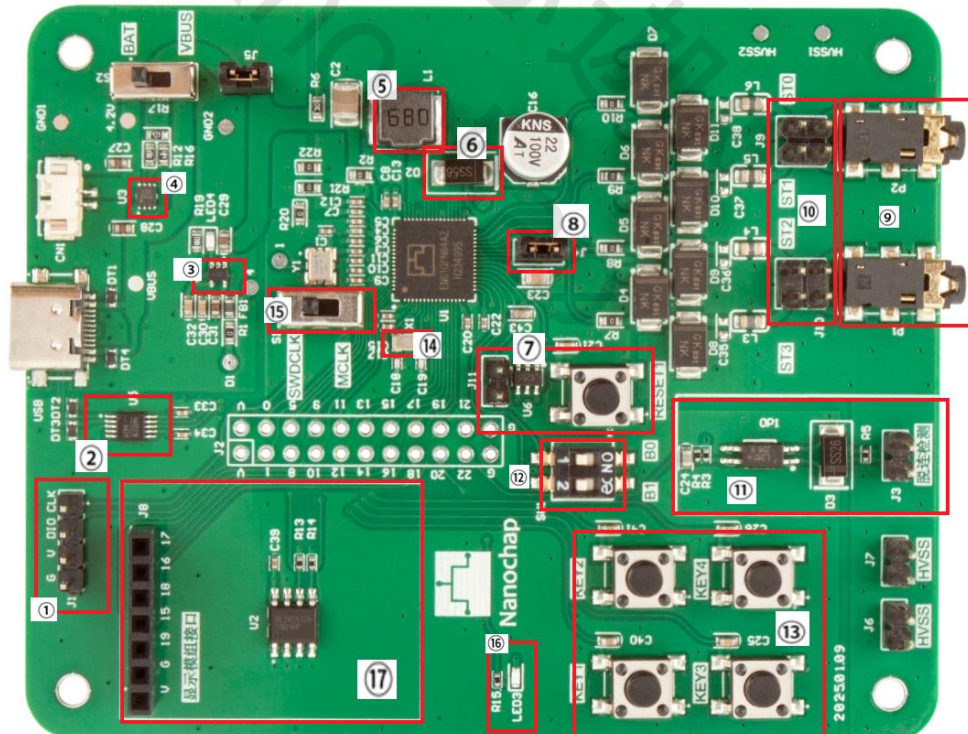
参考资料描述如表 1。

表 1 资料明细

序号	文档名称	作者	版本
1	NNCENS1A2 数据手册	暖芯迦	A/3
2	ENS1_64P_4ELEC_V1.2_V003.pdf	暖芯迦	R001
3	NNCENS1EVKE 开发板用户手册	暖芯迦	A/3

1.3 ENS1EVKE 双通道开发板图片及说明

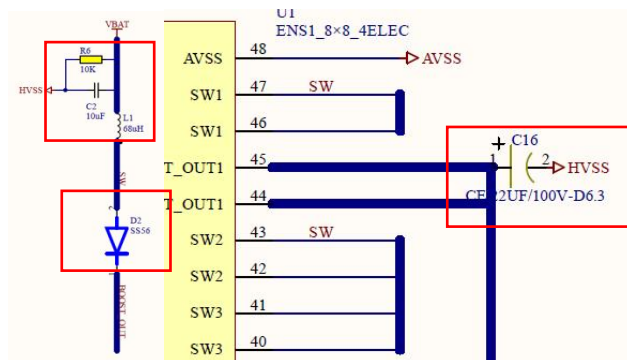
图 1 ENS1EVKE 双通道开发板图



- ① SWD 调试接口，使用 J-Link 烧录器。
- ② CH340E 芯片，将 ENS001 的 UART1 通过此芯片接到 Micro USB 接口端，使用 USB 线连接可以直接进行串口通信。
- ③ SGM2036-3.3 芯片，将输入电压稳压到 3.3V 供 3.3V 电源域使用。

- ⑤ -⑥为 BOOST 部分电路，包含电感，电容、肖特基二极管（与芯片内部的肖特基二极管并联），芯片内部集成了 MOSFET，芯片的 SW 引脚连接内部 MOS 管的漏极 D，如图为外部元器件的连接位置。

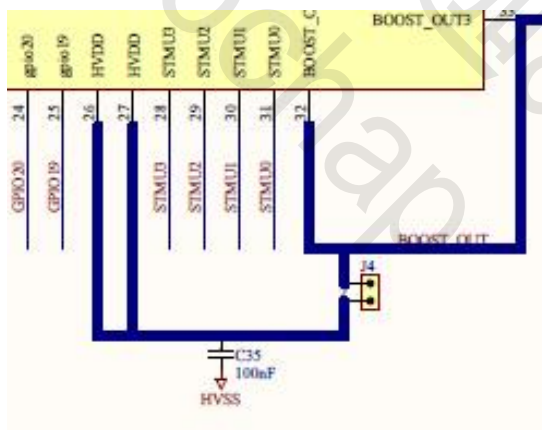
图 2 电感、电容、肖特基二极管位置



- ⑦外部看门狗，若使用外部看门狗，请把使用跳线帽短接 J11，并在程序中对 GPIO21 引脚持续输出 10Hz 频率的 PWM 波形，以实现喂狗功能，在不使用外部看门狗（J11 不短接）时，复位按键无用。
- ⑧J4 是芯片的 BOOST_OUT 与 HVDD 引脚之间的跳帽，BOOST 电路为内部的刺激驱动器供能，boost_out 引脚的输出电压通过寄存器设置来控制。

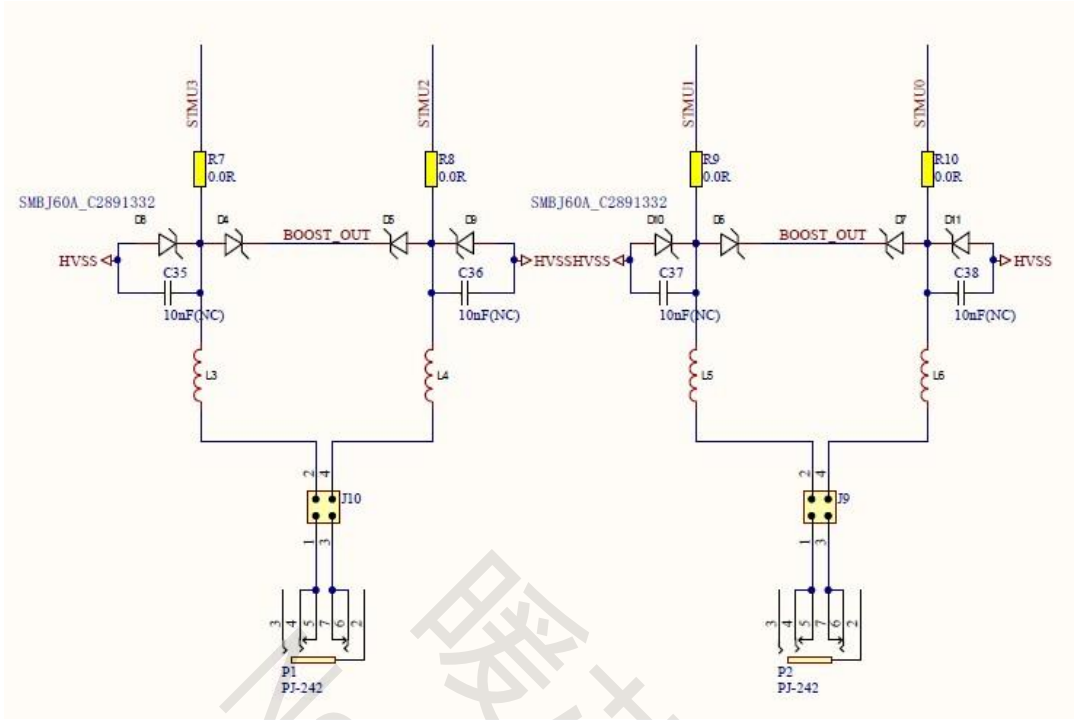
例如：程序中设置输出电压为 45V，则使能后可以在 boost_out 端测到 45V 左右的电压，将此电源输入到 HVDD 引脚后，再配置波形参数设置相关的寄存器就可以生成由恒流源控制的刺激驱动器输出相应的波形。

图 3 J4 跳帽原理图位置



⑨-⑪：用于刺激电流的输出与测试

图 4 电刺激输出接口及板上测试负载



其中：

⑨ 2.5mm 一拖二导线和凝胶电极片，用于直接贴在人体体验电刺激波形。

图 5 电刺激线及电极贴片（参考）



⑩ J9、J10 靠近芯片一排的每一个点对应芯片的一个刺激电极引脚，如 ST0 对应 STMU0 引脚，ST1 对应 STMU1 引脚，共有从 STMU0-STMU3 共 4 个引脚，都属于 ENS001 芯片的 DRIVER-A 部分，其组合方式是固定的，由 ST0 和 ST1 组成通道 1，其中 ST1 输出正向波形，ST0 输出负向波形；由 ST2 和 ST3 组成通道 2，其中 ST3 输出正向波形，ST2 输出负向波形。

⑪ 用于脱连检测。

⑫ BOOT 模式切换开关。

图 6 BOOT 模式选择

Boot mode selection		Boot mode	Aliasing
Boot1 pin	Boot0 pin		
X	0	MTP base	MTP main area from base is selected as boot area for application code usage
0	1	MTP high 4KByte	MTP high 4KByte area is selected as boot area for bootloader usage
1	1	Embedded SRAM	Embedded SRAM is selected as boot area for debug usage

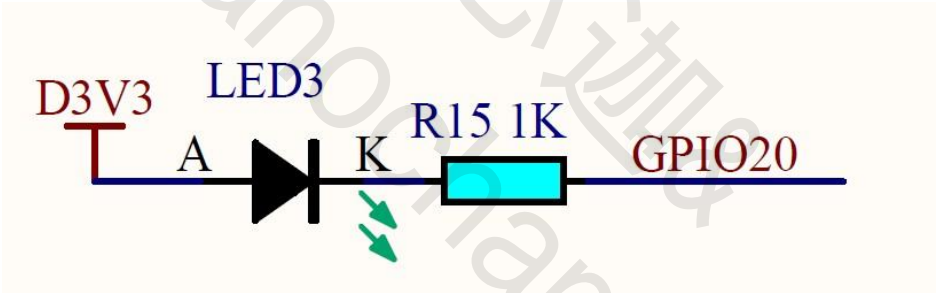
⑬ 普通按键与复位按键。

⑭ 外部低速晶振（32.768KHz）。ENS001 的主频时钟可以选择为内部高速 RC（4-32MHz 可选）、外部高速晶振、内部低速 RC 或者外部低速晶振。

⑮ 外部高速时钟和 SWD 烧入切换开关。

⑯ PWM 功能测试电路（一路 PWM 测试模块）。

图 7 GPIO20 的 PWM 复用功能测试电路



⑰ OLED 插座，OLED 模块可选购。

目录

1 概述	1	3.2 开发板的供电说明	11
1.1 适用范围	1	3.2.1 开发板供电连接方式（此处命名使用原理图中的信号名称）	11
1.2 参考资料	1	3.2.2 刺激电流输出以及模拟负载说明	13
1.3 ENS1EVKE 双通道开发板图片及说明	1	3.3 关键寄存器说明及例程的使用	14
2 ENS1A2 芯片说明	7	3.3.1 软件准备	14
2.1 ENS001 芯片简介	7	3.3.2 ENS001 的波形发生原理及寄存器配置	16
2.2 引脚说明	8	3.3.3 ENS001 的波形发生相关寄存器说明（本文档仅描述与 DRIVER-A 相关的）	18
2.2.1 电源部分引脚说明	8	3.3.4 ENS001 的波形发生例程	20
2.2.2 其他重要引脚说明	10	3.4 功耗测试说明（工作模式下）	21
3 ENS1EVKE 双通道开发板操作说明	11	4 联系信息	22
3.1 准备工具	11		
3.1.1 硬件工具及名称描述	11		
3.1.2 软件工具及名称描述	11		

表格一览表

表 1 资料明细	1	表 3 部分寄存器说明	18
表 2 ENS001 芯片三种型号区别	8	表 4 功耗数据记录	21

插图目录

图 1 ENS1EVKE 双通道开发板图	1	图 13 锂电池供电	12
图 2 电感、电容、肖特基二极管位置	2	图 14 ENS001 为锂电池充电	12
图 3 J4 跳帽原理图位置	2	图 15 ENS001 同时对锂电池充电和为 ENS001 供电	13
图 4 电刺激输出接口及板上测试负载	3	图 16 ENS001 电刺激输出引脚 STMU0-STMU3	13
图 5 电刺激线及电极贴片（参考）	3	图 17 ENS001 电刺激输出耳机孔（2 路）	13
图 6 BOOT 模式选择	4	图 19 KEIL 的 options 界面	14
图 7 GPIO20 的 PWM 复用功能测试电路	4	图 20 KEIL 的 flash 烧录文件选择界面	15
图 8 ENS001 芯片框图	7	图 21 编译器选择	15
图 9 ENS001 的 BOOST 电路	9	图 22 双向方波	16
图 10 ENS001 的 BOOST 电路	9	图 23 示波器探头连接方法	17
图 11 ENS001 的 boost_out 和 HVDD 引脚连接	10	图 24 示波器处理	17
图 12 Micro USB 接口输入供电图示	12	图 25 波形参数赋值	20

文档修订记录

序号	版本号	修订日期	修订概述	修订人	审核人	批准人	备注
1	V1.0	2023-03-29	首次编制				
2	V1.1	2023-06-26	更新开发板硬件，增加芯片引脚说明， 功耗说明				
3	V1.2	2023-12-26	四通道输出电流改为 33 μ A-120mA，8 通道改为 50 μ A-100mA				
4	V1.3	2024-12-09	1) 最大电流改为 67mA 2) 一些错别字 3) 芯片简介里的一些错误				

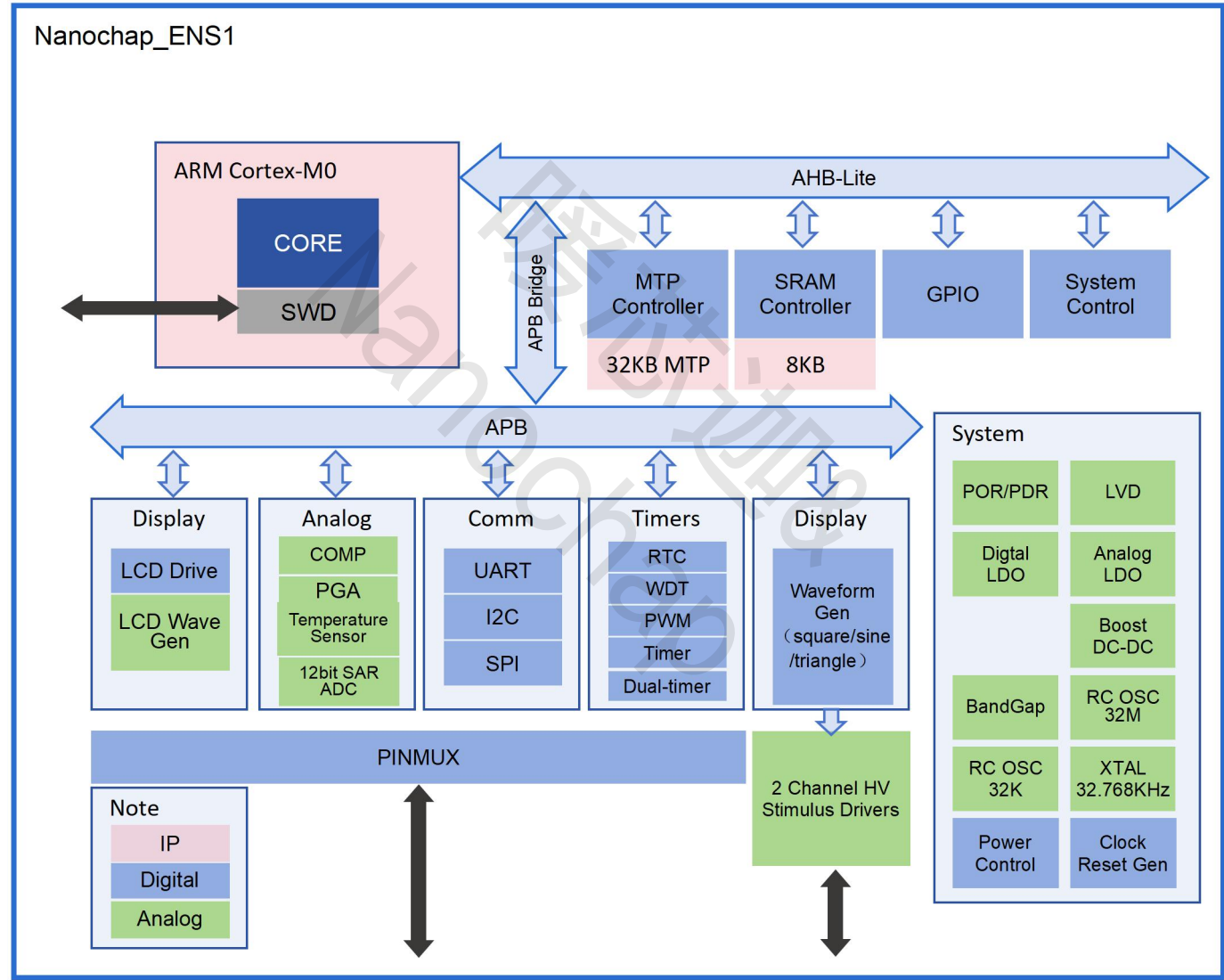
2 ENS1A2 芯片说明

2.1 ENS001 芯片简介

ENS001 芯片有三种型号，分别是可编程通用刺激芯片 ENS001-96L10x10-A-PFTS（全功能）、可编程通用刺激芯片 ENS001-64L8x8-A3-PFTS（四通道）、可编程通用刺激芯片 ENS001-64L8x8-A2-PFTS（双通道）。

ENS1A2 芯片集成了 cortex-m0 内核, 32KB MTP 存储, 8KB SRAM, 数字通信接口有 UART*1, SPI*2, IIC*1, 1 个 12-bit ADC, 温度传感器, 2 路比较器, PGA, 电池充电管理模块, 低电压检测, 18 个 GPIO（部分与数字通信接口复用），计时器部分有：实时时钟、定时器、看门狗、脉宽调制、32 位或 16 位双定时器等，另外集成有专用的高压刺激驱动器。

图 8 ENS001 芯片框图



其中刺激驱动器部分：全功能芯片共有 STMU0-STMU23 共 24 个电刺激电极引脚，四通道芯片有 STMU0-STMU7 共 8 个电刺激引脚，双通道芯片有 STMU0-STMU3 共 4 个电刺激引脚。

表 2 ENS001 芯片三种型号区别

型号	封装	电刺激通道数量	输出电流能力/单元电流
ENS001-96L10X10-A -PFTS (全功能)	QFN96L/10*10mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ DRIVER-A: STMU0-STM7 (8 电极, 可组成 4 个独立双向通道, 最高 55V)。 ■ DRIVER-B: STMU0-STM23 (24 电极, 可组成 23 个通道分时输出, 最高 55V)。 ■ DRIVER-C: STMU8-STM23 (16 电极, 可组成 8 个独立双向通道, 最高 55V)。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DRIVER-A: 每通道 33μA-67mA (255 级), 单元电流 33μA~264μA, 8 档可调 (最大可输出 67mA 电流, 配置方法见芯片规格书)。 ■ DRIVER-B: 每通道 8μA-2mA, 8μA 步进共 255 级。 ■ DRIVER-C: 每通道 25.5μA-52mA (255 级), 单元电流 25.5μA, 0~204μA (8 档可调)。
ENS001-64L8X8-A3- PFTS (四通道)	QFN64L/8*8mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ DRIVER-A: STMU0-STM7 ■ DRIVER-B: 无 ■ DRIVER-C: 无 	DRIVER-A: 每通道 0-67mA (最大可输出 67mA 电流, 配置方法见芯片规格书), 单元电流 33 μ A~264 μ A。
ENS001-64L8X8-A2- PFTS (双通道)	QFN64L/8*8mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ DRIVER-A: STMU0-STM3 ■ DRIVER-B: 无 ■ DRIVER-C: 无 	DRIVER-A: 每通道 0-67mA (最大可输出 67mA 电流, 配置方法见芯片规格书), 单元电流 33 μ A~264 μ A。

2.2 引脚说明

2.2.1 电源部分引脚说明

电源分为 2 个部分, 第一部分是 5V 及小于 5V 工作电压电源, 第二部分是 BOOST 升压及刺激驱动器部分的电源。

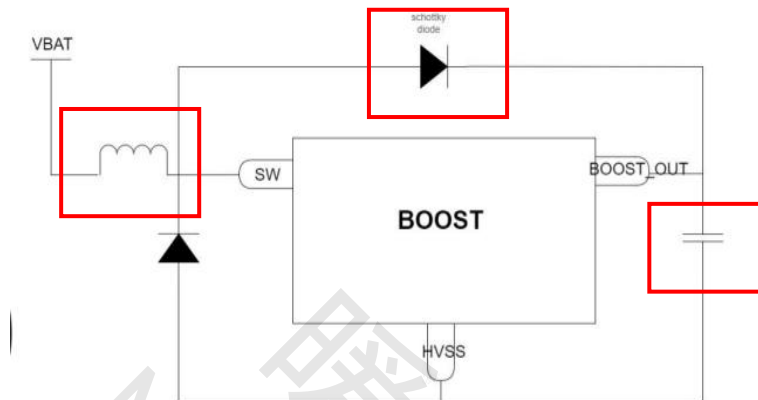
1) 第一部分

- **AVDD5P0**: 需要给锂电池充电时此引脚输入 5V, 并将电池正极与 VBAT 接通, 配置程序后可以给电池充电。
- **VBAT**: 芯片供电与锂电池充电引脚。
 - 与锂电池正极连接 (使用锂电池时)
 - 直接输入 3.6V-5V 直流电源 (不使用电池时)
- **VSYS_LDO**: 内部 4.23V LDO 输出引脚, 仅需连接去耦电容 (此 LDO 的输出用于锂电池充电)。
- **VDD_I01/2/3**: 三个引脚均为 3.3V 电源输入引脚, 为 3.3V I/O 部分电路供电。
- **VDD_DIG**: 需要在外部连接 DIG_LDO 引脚, 提供 1.8V 电源给内核工作使用。
- **DIG_LDO**: 内部 LDO 生成的 1.8V 电源输出引脚。

2) 第二部分

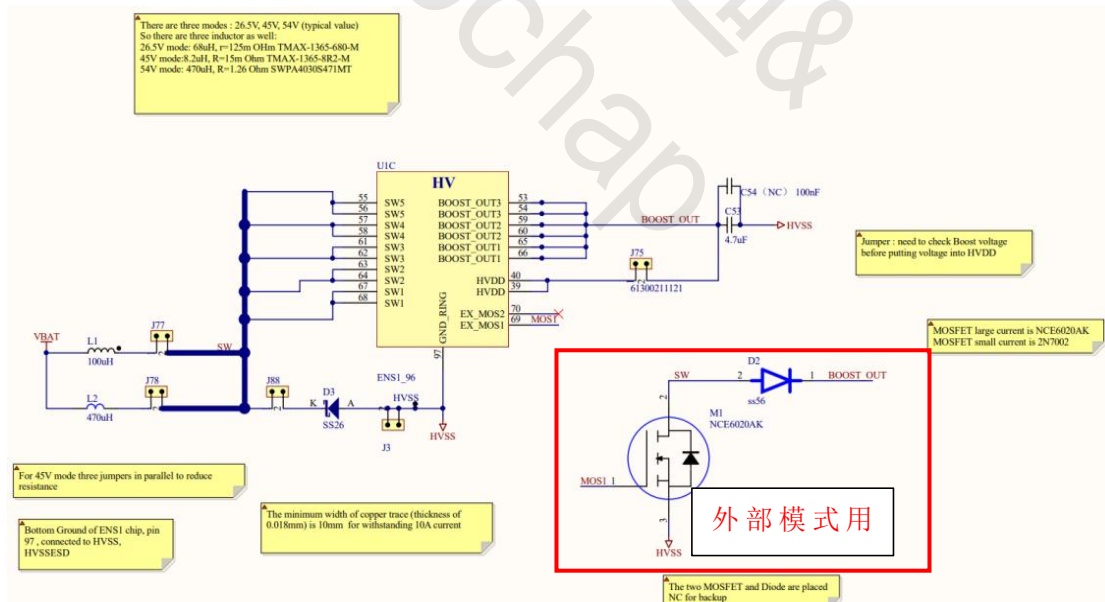
- **BOOST_OUT1/2/3**: ENS001 集成了 BOOST 升压电路中的部分器件, 最终电压输出引脚为 BOOST_OUT1/2/3。
- **SW1/2/3/4/5**: BOOST 升压路径有两种模式可供选择, 即内部模式和外部模式, 在使用内部模式下, 使用芯片内集成的 MOS 管, 肖特基二极管, 电压反馈电路 (过压保护), 芯片的 SW 引脚连接内部 MOS 管的漏极 D。设计电路时仅需要外加 (ENS001 的 BOOST 电路示意图红框中) 功率电感、肖特基二极管 (与内部并联)、电容组成完整的 BOOST 电路。

图 9 ENS001 的 BOOST 电路



如图 10 中, SW1/2/3/4/5 引脚连接内部 MOS 管的 D 极, 内部以并联方式存在, 这样设计是为了提供较大的电流承受能力, D3 可以忽略不使用。

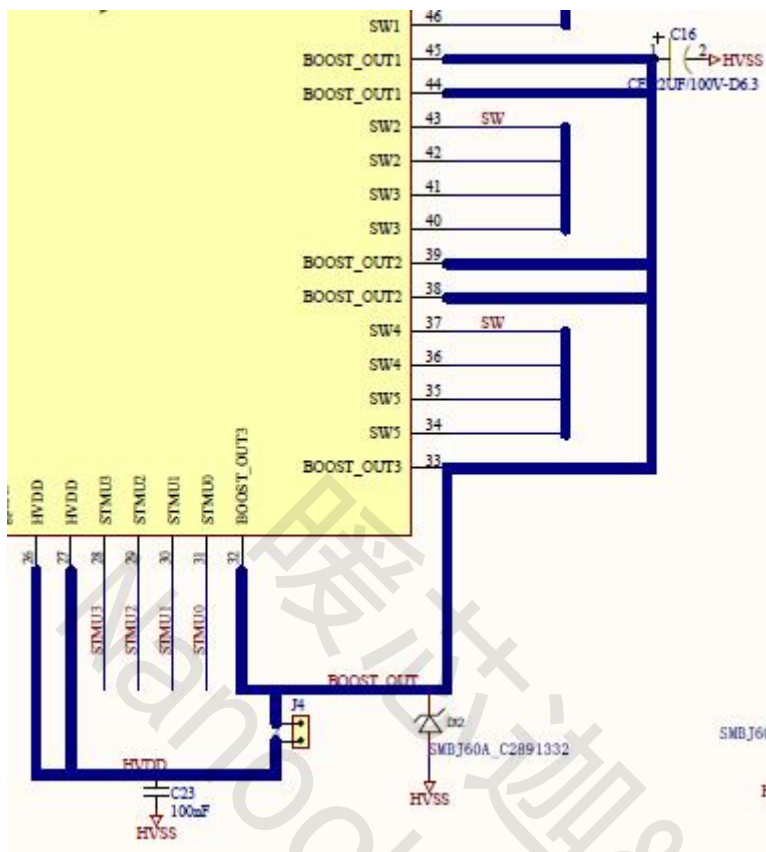
图 10 ENS001 的 BOOST 电路



在使用外部模式下, 需要多使用一个外部的 MOS 管 (如图 10)。

- **HVDD:** ENS001 集成了刺激驱动器，用于控制生成确定参数的刺激波形，且以恒流源的形式输出，可以通过寄存器配置输出电流大小、脉宽、频率等参数。刺激驱动器的电源输入（HVDD 引脚）接 BOOST OUT 引脚。

图 11 ENS001 的 boost out 和 HVDD 引脚连接



2.2.2 其他重要引脚说明

- **GPIO0**：默认为 SWCLK 功能，即 SWD 的时钟接口，此引脚又可复用 HSE_CLK 功能，即使用外部高速时钟作为主时钟输入，此时连接为外部有源晶振的 OUT 端（一般使用内部高速时钟）。
- **CLK32K_OUT**：接 32K 晶振引脚。
- **CLK32K_IN**：接 32K 晶振引脚。
- **BOOTSEL0**：BOOT 模式选择引脚 0。
- **BOOTSEL1**：BOOT 模式选择引脚 1。
- **nRST**：芯片复位引脚，默认为高电平，拉低时触发复位。

3 ENS1EVKE 双通道开发板操作说明

3.1 准备工具

3.1.1 硬件工具及名称描述

- J-Link 仿真器（推荐 V9 版本，其它如 ST Link 等带有 SWD 接口的仿真器也可使用）
- ENS1EVKE 双通道开发板
- Micro USB 线
- 2.5mm 一出二理疗仪导线和电极贴片（选配）
- OLED 模块（选配）
- 示波器
- 500 欧姆电阻

3.1.2 软件工具及名称描述

keil5.23 开发工具

ENS001 芯片的烧录算法(位置:NNC_ENS1QFN64L88A2--双通道 ENS 资料\5、例程\3、开发环境\xxx.FLM)

3.2 开发板的供电说明

3.2.1 开发板供电连接方式（此处命名使用原理图中的信号名称）

- ENS001 芯片有 3 组电源输入引脚，分别是：AVDD5P0、D3V3、VBAT
 - 1) AVDD5P0 仅在需要给锂电池充电时使用，输入 5V 电源后，通过内部 LDO 生成 4.2V 电源通过 VBAT 引脚给锂电池充电。
 - 2) D3V3 需要输入 3.3V 电源，为 GPIO 提供电源。
 - 3) VBAT 连接 3.7V 锂电池时可以输出给电池充电，也可以作为输入为芯片供电。
- VBAT 和 D3V3 必须有正常输入芯片才能正常工作。

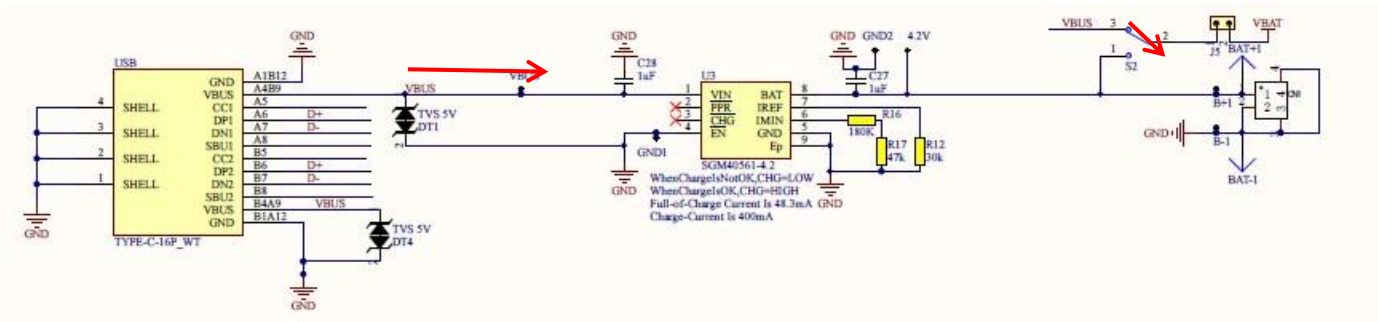
- 开发板供电方法：

- 1) 通过 micro-USB 接口供电

将开关 S1 的 3-2 接通，此时 5V 电源直接输入到芯片 VBAT 引脚。（如图 12）

同时经外部稳压 LD0SGM2036-3.3 得到 3.3V 电压。原理图中 3.3V 与 D3.3V 通过磁珠或 0 欧姆电阻接通，3.3V 电源提供给外设和 ENS001 芯片的 vdd_io1/2/3 使用，外设包括 CH340E USB 转串口芯片，可用于实现 PWM 测试的 LED1，BL24C512A-PARC 的 EEPE0M 芯片，OLED 模组，SWD 调试器。

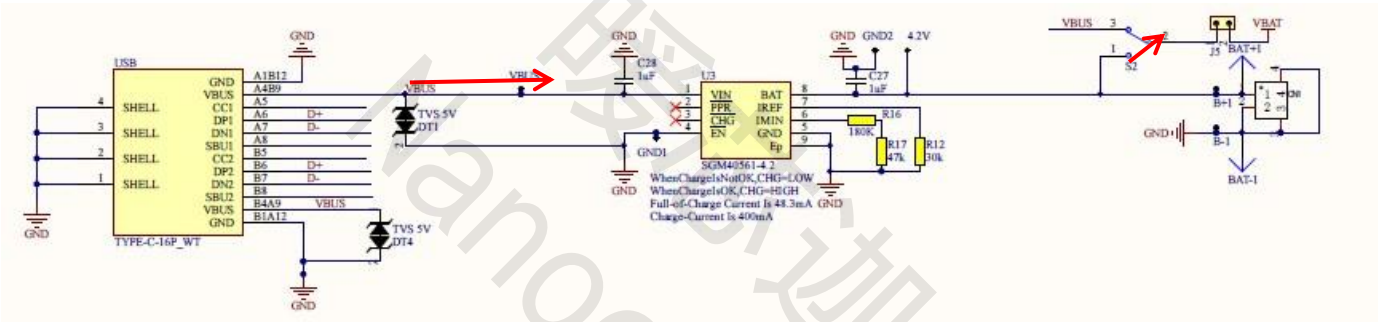
图 12 Micro USB 接口输入供电图示



2) 通过 3.7V 锂电池供电

连接锂电池到开发板背面的 BAT+和 BAT-焊点，断开 J14 跳帽，接通 S1 开关的 1-2 触点，此时电池正极与 ENS001 芯片的 VBAT 引脚连接。

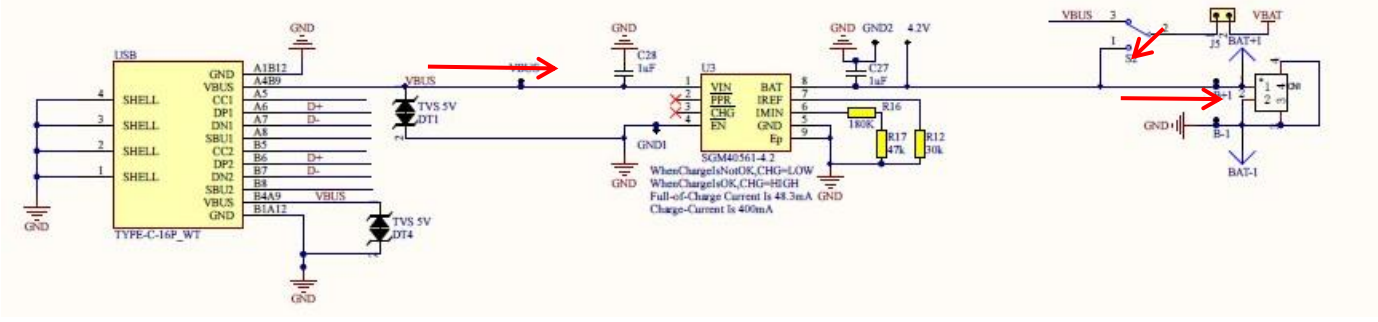
图 13 锂电池供电



3) 通过 ENS001 芯片给电池充电

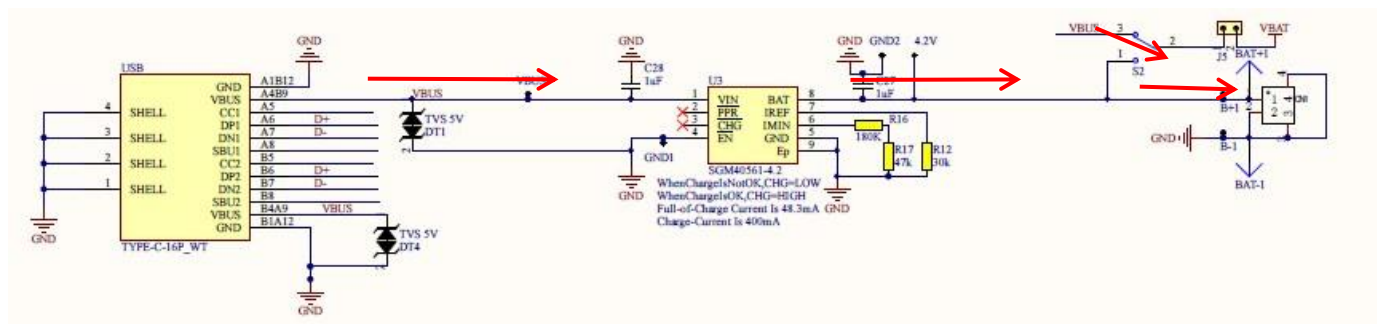
需断开 J14 跳帽，接通 J13，S1 开关调到 1-2 触点，此时电源经 ENS001 的 AVDD5P0 输入，经内部 LDO 得到 4.2V 电源输出给锂电池充电。

图 14 ENS001 为锂电池充电



- 4) 使用 SGM40561-4.2 芯片可提供 4.2V 电压为锂电池充电和为芯片提供工作电源。

图 15 ENS001 同时对锂电池充电和为 ENS001 供电



3.2.2 刺激电流输出以及模拟负载说明

- 四通道电刺激输出引脚如图 16, 2.5mm 耳机孔可连接一出二理疗仪导线和电极贴片 (参考图 17) 用于体验不同刺激波形的实际体感。

图 16 ENS001 电刺激输出引脚 STMU0~STMU3

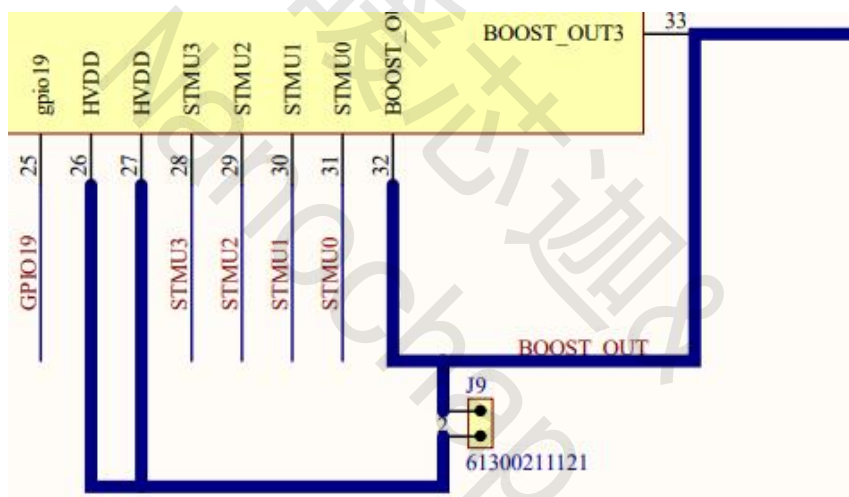
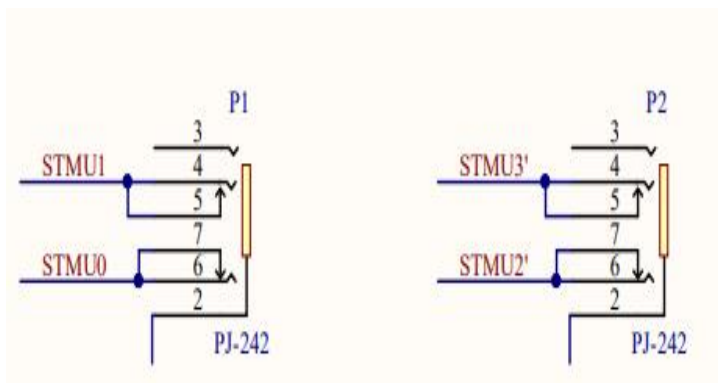


图 17 ENS001 电刺激输出耳机孔 (2 路)



3.3 关键寄存器说明及例程的使用

3.3.1 软件准备

- 1) 将 NNC_ENS1QFN64L88A2--双通道 ENS 资料\5、例程\3、开发环境路径下的 XXXXX.FLM 文件复制到 KEIL 安装路径下的/ARM/Flash 文件夹下。
- 2) 打开\NNC_ENS1QFN64L88A2--双通道 ENS 资料\5、例程\1、波形发生例程路径下的任一例程，打开配置窗口->Debug 页面（图 3）->Setting 窗口->Flash Download 页面->添加 XXXXX.FLM 包。

图 19 KEIL 的 options 界面

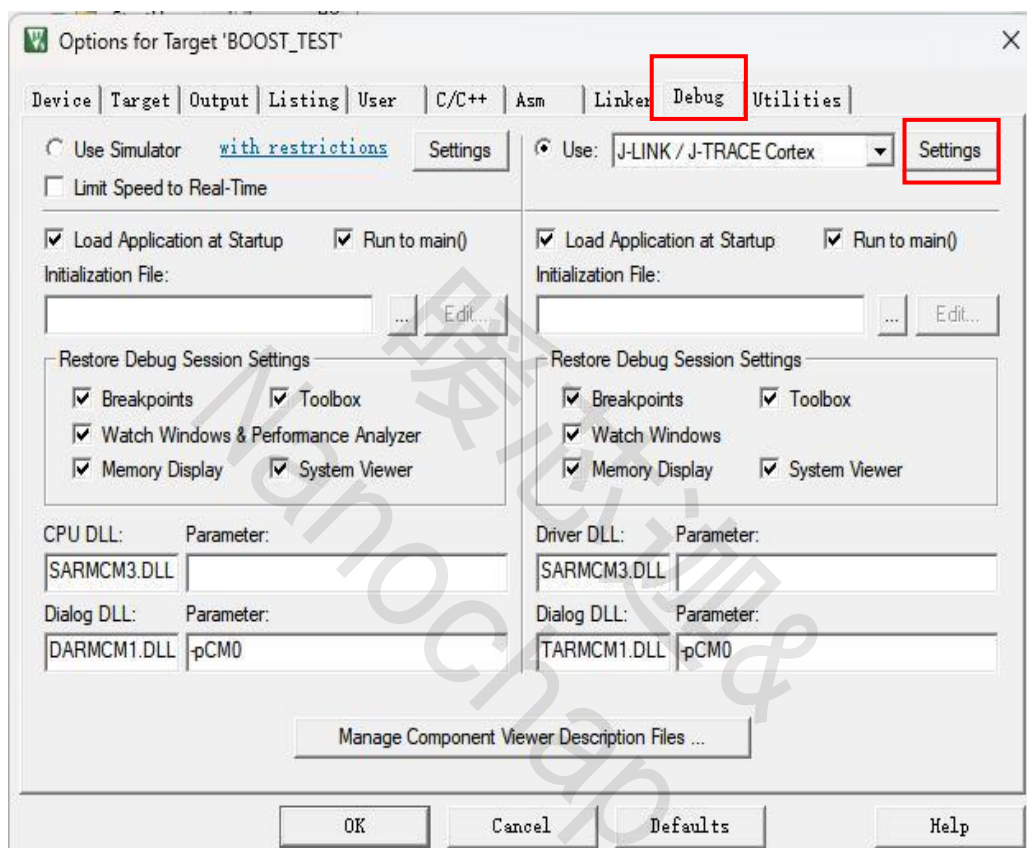
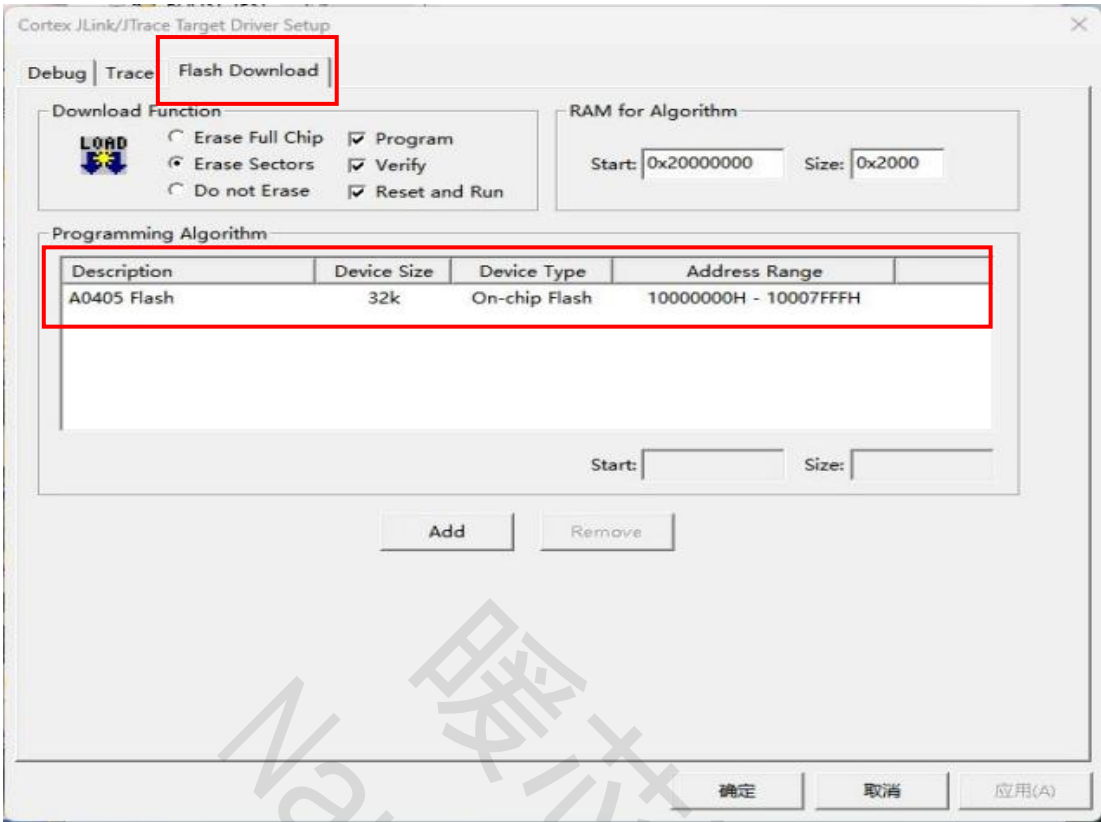
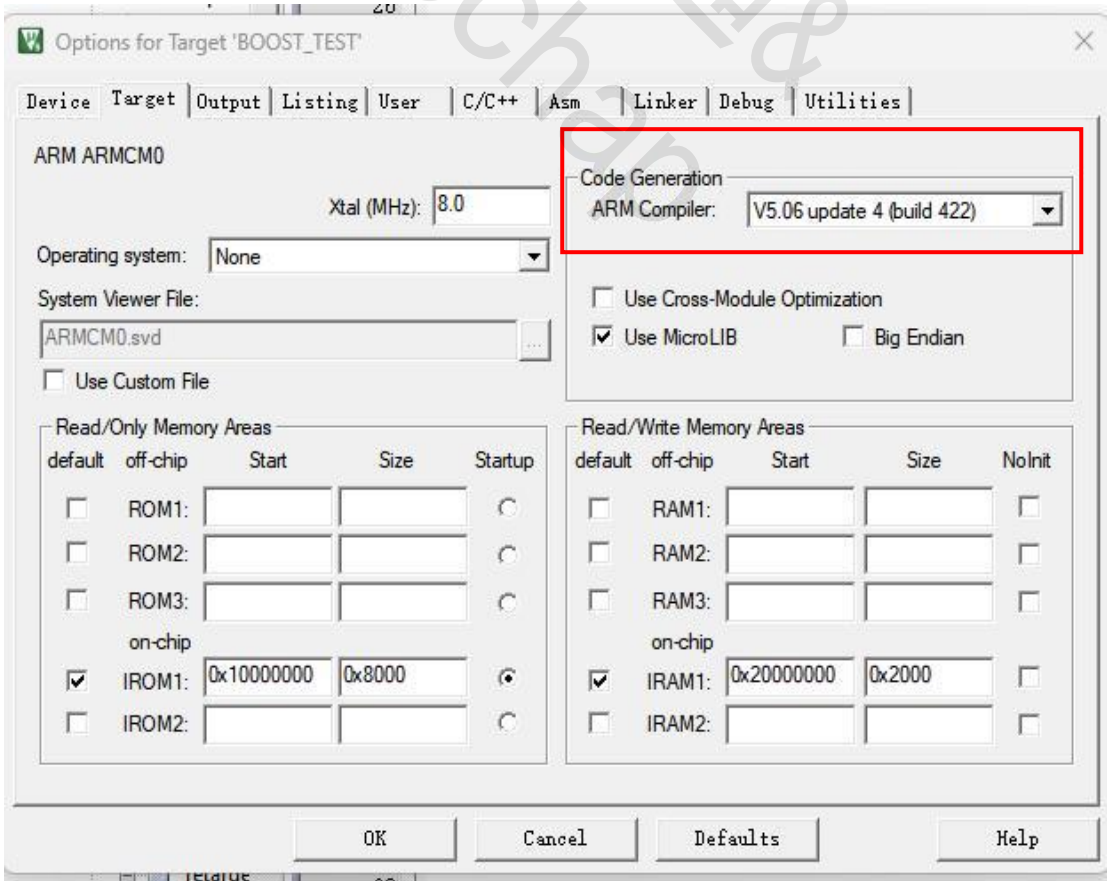


图 20 KEIL 的 flash 烧录文件选择界面



3) 选择编译器版本（选择为您软件现有的版本即可）

图 21 编译器选择

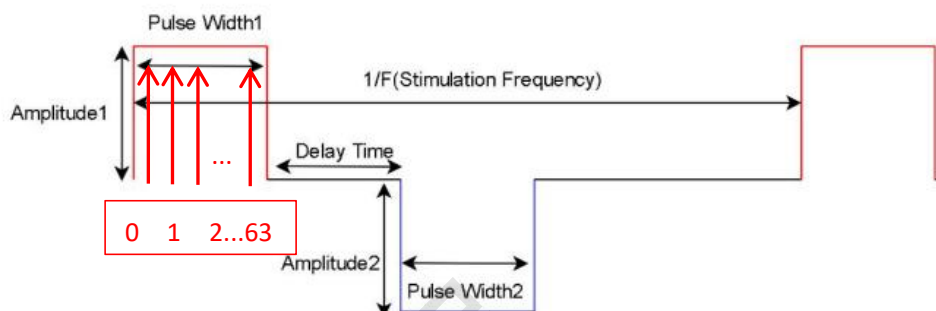


3.3.2 ENS001 的波形发生原理及寄存器配置

ENS001 可以生成双向电流刺激波形，其生成波形的方式为“描点法”，每个周期的波形由 128 个点“描出”，负半周期的波形由正半周期镜像或者“拉伸”得到，因此在“描点”时，只需描出正半周期的 64 个点的电流值即可。

以 ST0+ST1（通道 1）生成双向方波步骤为例：

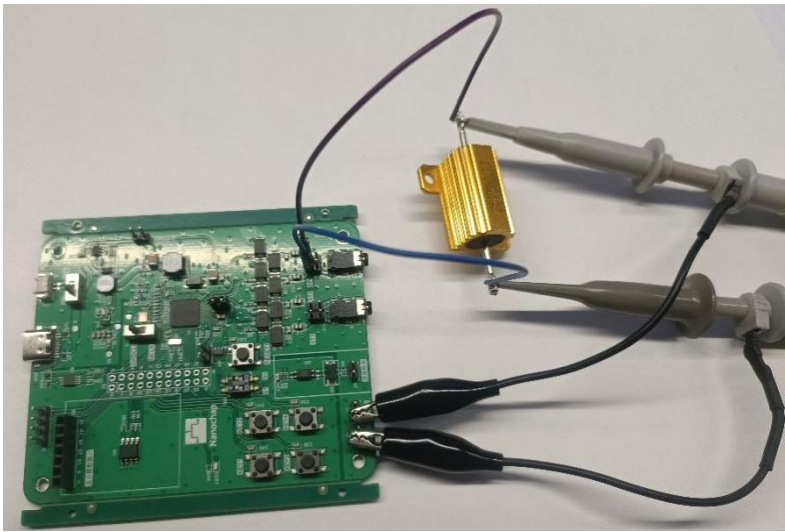
图 22 双向方波



- 1) 在 ST0 和 ST1 中间连接一个 500 欧姆电阻；
- 2) 配置 ADDR_WG_DRV_CONFIG_REG 寄存器：使能死区时间（bit0: rest enable），使能负半周期波形发生（bit1: negative enable），使能静默时间（bit2: silent enable），使能负半周电极的 SOURCE 开关（bit3: source B enable）；
- 3) 配置 ADDR_WG_DRV_HLF_WAVE_PRD_REG 寄存器，设置正半周期的脉宽时间（单位 us），可以设置的范围是（2-99999us）；
- 4) 配置 ADDR_WG_DRV_REST_T_REG 寄存器，设置死区时间（图 22 中的 Delay Time），范围是（1-255us）；
- 5) 配置 ADDR_WG_DRV_NEG_HLF_WAVE_PRD_REG 寄存器，设置负半周期的脉宽时间（单位 us），可以设置的范围是（2-99999us）；
- 6) 配置 ADDR_WG_DRV_SILENT_T_REG 寄存器，设置静默时间（图 22 中负半周结束后的一段时间）；
- 7) 设置电流：输出的电流大小由 ADDR_WG_DRV_ISEL_REG 和 ADDR_WG_DRV_IN_wave_REG 寄存器共同决定，输出电流大小 = $(\text{ADDR_WG_DRV_ISEL_REG} + 1) * (\text{ADDR_WG_DRV_IN_wave_REG} + 1) * 33\mu\text{A}$ ，其中 33μA 是最小单元电流。
- 8) 启动刺激输出：将 ADDR_WG_DRV_CTRL_REG 赋 1，启动输出。

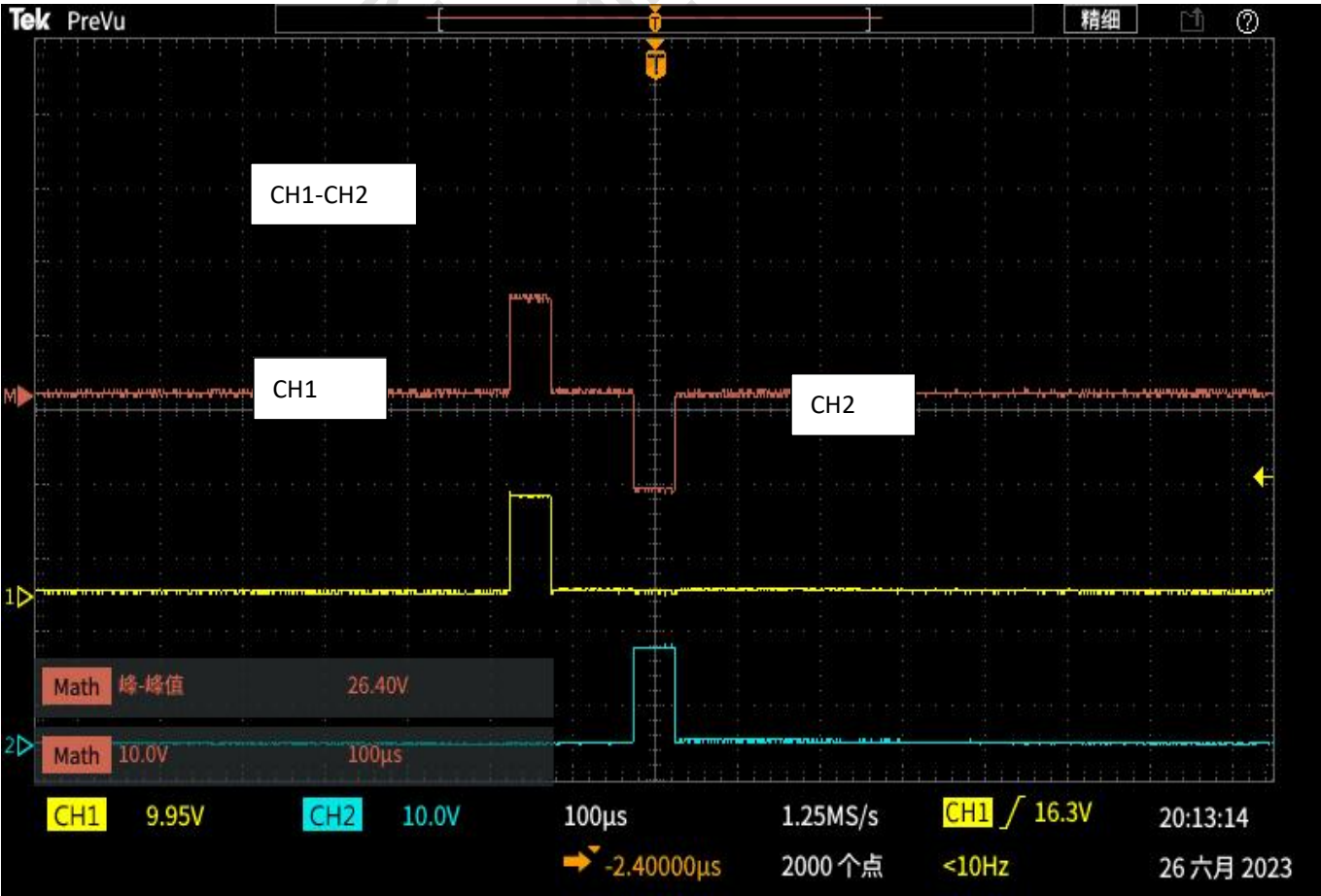
连接示波器，使用双探头分别测量电阻两端的输出电压，如图：

图 23 示波器探头连接方法



9) 需要使用示波器的 math 功能，将 CH1 与 CH2 的波形做差，得到最终波形。

图 24 示波器处理



3.3.3 ENS001 的波形发生相关寄存器说明（本文档仅描述与 DRIVER-A 相关的）

输出电流 = (ADDR_WG_DRV_IN_WAVE_REG+1) * (ADDR_WG_DRV_ISEL_REG+1) * 33μA

表 3 部分寄存器说明

寄存器名	寄存器长度	读写	功能描述
ADDR_WG_DRV_CONFIG_REG	<7: 0>	RD/WR	bit0: 使能死区时间, 如果使能了这一位, 则 <ADDR_WG_DRV_REST_T_REG> 寄存器不能赋值为 0; 如果失能了这一位, 则需要赋值为 0, 否则无波形输出。 Bit1: 负半周期波形使能, 如果需要输出负半周期波形, 需要将这一位使能。 Bit2: 静默时间使能, 静默时间是负半周期波形结束后的不输出时间。 Bit3: 负半周期的 source 开关, 需要负半周期波形时, 此位也需要置 1。 Bit4: DRIVER-A 未用到。 bit5: DRIVER-A 未用到。 Bit6: 多电极使能, 需要用到通道 2 时需开启。
ADDR_WG_DRV_CTRL_REG	<7: 0>	RD/WR	仅 bit0 有效, 控制是否使能波形发生时钟, 即控制波形的产生和停止
ADDR_WG_DRV_REST_T_REG	<7: 0>	WR	死区时间时长设置 (单位 us, 范围 0-255), 死区时间是图 21 的 delay_time, 如果需要使用到 255us 以上的时间, 需要借用波形脉宽时间。
ADDR_WG_DRV_SILENT_T_REG	<31: 0>	WR	静默时间时长设置 (单位 us, 范围 0-10 秒+)
ADDR_WG_DRV_HLF_WAVE_PRD_REG	<31: 0>	WR	正半周期的脉宽时间 (单位 us, 范围 2-99999us)
ADDR_WG_DRV_NEG_HLF_WAVE_PRD_REG	<31: 0>	WR	负半周期的脉宽时间 (单位 us, 范围 2-99999us)
ADDR_WG_DRV_CLK_FREQ_REG	<7: 0>	WR	波形发生器的时钟频率 (单位: MHZ)
ADDR_WG_DRV_IN_WAVE_ADDR_REG	<7: 0>	WR	波形生成的方法是描点法, 正半周期的波形由 64 个点的电流幅值组成, 这个寄存器赋值范围为 (0-63), 代表 64 个地址。
ADDR_WG_DRV_IN_WAVE_REG	<7: 0> <15: 8>	WR	<7: 0> 给上面对应的 64 个地址赋值, 设置电流大小, 每个地址都需要设置一个对应的电流大小, 范围 0-255。 <15: 8> DRIVER-A 未使用到
ADDR_WG_DRV_DELAY_LIM_REG	<15: 0>	WR	延迟输出时钟数, 可以实现多通道错位输出, 1us 的时钟数公式: 时钟频率/1000000 (us)。 例: 延迟 X us 输出, 此寄存器设置为时钟频率/1000000 * X (us)。

ADDR_WG_DRV_NEG_SCALE_REG	<7: 0>	WR	<p>倍乘系数： 负半周期波形的幅值=ADDR_WG_DRV_NEG_SCALE_REG * 正半周期幅值 如果幅值大于 255，结果会溢出，从 0 开始。</p>
ADDR_WG_DRV_NEG_OFFSET_REG	<7: 0>	WR	<p>偏移量参数： 负半周期波形的幅值=ADDR_WG_DRV_NEG_OFFSET_REG + 正半周期幅值，如果幅值大于 255，结果会溢出，幅值从 0 开始计算。 最终负半周期的电流幅值=ADDR_WG_DRV_NEG_SCALE_REG * 正半周期幅值+ADDR_WG_DRV_NEG_OFFSET_REG 。</p>
ADDR_WG_DRV_INT_REG	<31: 0>	RD/WR	<p>说明：一次可以设置两个中断地址，分别叫做第一地址，第二地址，波形每半个周期由 64 个点组成，每个点都有对应的地址（0-63），两个中断地址的实际设置值为 64 个波形地址中的 2 个。</p> <p>■ 写入访问：</p> <p>bit0: 启用中断。 Bit1: 启用时清除第一个地址中断。 Bit2: 启用时清除第二个地址中断。 Bit<15: 8>: 第一个中断地址。当波形发生器到达该地址时，启用 APB 中断信号（有 64 个点波形，因此，选择 64 个地址中的某一个地址用作第一个地址中断）。 Bit<23: 16>: 第二个中断地址。当波形发生器到达该地址时，启用 APB 中断信号（有 64 个点波形，因此，选择 64 个地址中的某一个地址用作第二个地址中断，注意：第二中断地址应该大于第一中断地址）。 剩余位保留。</p> <p>■ 读取访问：</p> <p>Bit<7: 0>: 正在读取的波形发生器编号。 Bit8: 中断已启用。 Bit9: 发生第一次地址中断。当波形发生器到达第一个波形地址时为 1。 Bit10: 发生第二次地址中断。当波形发生器到达第二个波形地址时为 1。 Bit<23: 16>: 报告中断的第一个地址。 Bit<32: 24>: 报告中断的第二个地址。</p>
ADDR_WG_DRV_ISEL_REG	<2: 0>	WR	<p>单元电流系数设置，范围（0-7），实际单元电流=（ADDR_WG_DRV_ISEL_REG + 1）*33μA</p>

3.3.4 ENS001 的波形发生例程

波形发生例程的路径为：NNC_ENS1QFN64L88A2--双通道 ENS 开发资料-V1.0\5、例程\1、波形发生例程\，一共提供了 5 个示例程序，分别是 boost 电压选择例程、方波例程、正弦波例程、EMS 波形、干扰波例程。

以《2、ENS_PULSE_TEST》为例，主函数设置步骤为：

- 1) 设置 MTP 时钟相关的参数，CMSDK_MTPREG->MTP_CR=0x00000003；
- 2) 设置主频为 32MHz；
- 3) 使能 APB 总线上的部分时钟如 UART1、波形发生器的时钟；
- 4) 选择 boost 参数；
- 5) 串口初始化；
- 6) 给多路波形发生器的寄存器赋值（参考表 3），程序中 2 个通道对应的波形发生器硬件地址别名分别为 WAVE_GEN_DRVA_BLK0、WAVE_GEN_DRVA_BLK1；

图 25 波形参数赋值

```
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_REST_T_REG = 100; //100us 死区时间 (1-255)
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_SILENT_T_REG = 100; //100us 静默时间
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_CLK_FREQ_REG = 0x00000020; //32MHZ ==PCLK
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_HLF_WAVE_PRD_REG = 500; //us 脉宽1
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_NEG_HLF_WAVE_PRD_REG = 500; //us 脉宽2
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_CONFIG_REG = 0x0000004F;
CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_ISEL_REG = 0x07; //范围 0x00 - 0x07 单元电流

for(int i=0; i<64; i++){
    CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_IN_WAVE_ADDR_REG = i;
    CMSDK_WAVEGEN_DRVA->WAVE_GEN_DRV_IN_WAVE_REG = 0xff; //最大0xff 电流挡位
}
```

- 7) 启动刺激输出（通道一）：

```
AVE_GEN_DRVA_BLK0->WAVE_GEN_DRV_CTRL_REG = 0x00000001。
```


3.4 功耗测试说明（工作模式下）

使用 ENS1EVKE 双通道开发板，去除 R1、R2、R7 电阻，断开 J14 跳帽，使用 Micro USB 线供电，将数字万用表串联到 J13 两端。修改主频等参数，记录如下功耗数据。

表 4 功耗数据记录

主频	APB 时钟	输出通道	B00ST 电压设置 V	功耗 (mA)
内部低速时钟 32khz	×	×	×	1. 15
内部高速时钟 4mhz	×	×	×	1. 98
内部高速时钟 8mhz	×	×	×	2. 8
内部高速时钟 16mhz	×	×	×	4. 5
内部高速时钟 32mhz	×	×	×	8. 01
内部高速时钟 4mhz	×	×	11	2. 23
内部高速时钟 4mhz	×	×	15	2. 23
内部高速时钟 4mhz	×	×	26	2. 23
内部高速时钟 4mhz	×	×	45	2. 23
内部高速时钟 4mhz	WAVE_GEN_PCLK ANALOG_PCLK 其余关闭	1	45	2. 605
内部高速时钟 4mhz	WAVE_GEN_PCLK ANALOG_PCLK 其余关闭	2	45	2. 85
内部高速时钟 4mhz	WAVE_GEN_PCLK ANALOG_PCLK UART1_PCLK_EN 其余关闭	2	45	2. 9

4 联系信息

可通过以下方式了解更多产品详情：

- 1) 公司电话：4008605922；180 9470 6680
- 2) 技术人员 QQ：1708154204



- 3) 公众号：暖芯迦电子



Copyright© 2025 by Hangzhou Nanochap Electronics Co., Ltd.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而暖芯迦对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，暖芯迦不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，暖芯迦拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考我们的网址 <http://www.nanochap.cn> 或与我们直接联系（4008605922）。